

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2018-47127

(P2018-47127A)

(43) 公開日 平成30年3月29日 (2018. 3. 29)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/13 (2006.01)	A 6 1 B 8/13	4 C 6 0 1
A 6 1 B 8/12 (2006.01)	A 6 1 B 8/12	5 D 0 1 9
H 0 4 R 17/00 (2006.01)	H 0 4 R 17/00	3 3 0 J

審査請求 未請求 請求項の数 12 O L (全 34 頁)

(21) 出願番号	特願2016-185638 (P2016-185638)	(71) 出願人	306037311
(22) 出願日	平成28年9月23日 (2016. 9. 23)		富士フイルム株式会社
			東京都港区西麻布2丁目26番30号
		(74) 代理人	100076439
			弁理士 飯田 敏三
		(74) 代理人	100161469
			弁理士 赤羽 修一
		(72) 発明者	永田 裕三
			神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地
			富士フイルム株式会社内
		(72) 発明者	中井 義博
			神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地
			富士フイルム株式会社内

最終頁に続く

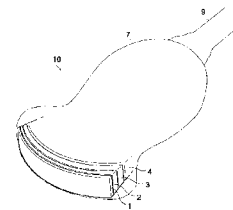
(54) 【発明の名称】 音響波プローブ用樹脂材料、音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】シート状に成形することにより、音響インピーダンスが生体の値に近く、高周波数においても音響波減衰量が低減され、かつ、優れた引裂強度を有する樹脂シートを得ることができる、音響波プローブ用樹脂材料、この樹脂材料を構成材料として用いた音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡を提供する。

【解決手段】シロキサン結合を有する構造単位とイミド結合を有する構造単位とを有してなるポリマーを含有する音響波プローブ用樹脂材料、この樹脂材料を用いた音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置及び超音波内視鏡。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

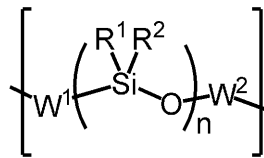
【請求項 1】

シロキサン結合を有する構造単位とイミド結合を有する構造単位とを有してなるポリマーを含有する音響波プローブ用樹脂材料。

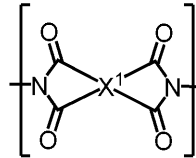
【請求項 2】

前記シロキサン結合を有する構造単位が下記一般式（１）で表され、前記イミド結合を有する構造単位が下記一般式（２）で表される、請求項 1 に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【化 1】



式（１）



式（２）

上記式中、 R^1 および R^2 は各々独立に水素原子または 1 価の有機基を示し、 W^1 および W^2 は各々独立に 2 価の連結基を示し、 X^1 は芳香族もしくは脂肪族の炭化水素環を有する 4 価の基、またはアルカンテトライル基を示し、 n は 1 ～ 10, 000 の整数である。

【請求項 3】

前記ポリシロキサン結合を有する構造単位の質量平均分子量が 10, 000 以上である請求項 1 または 2 に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【請求項 4】

前記ポリマーの密度が 1.05 g/cm^3 以上である請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【請求項 5】

前記ポリマーがフッ素原子を有する請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【請求項 6】

前記ポリマーの質量平均分子量が 50, 000 以上である請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【請求項 7】

請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用樹脂材料を含んでなる音響レンズ。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の音響レンズを有する音響波プローブ。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の音響波プローブを備える音響波測定装置。

【請求項 10】

請求項 8 に記載の音響波プローブを備える超音波診断装置。

【請求項 11】

請求項 7 に記載の音響レンズを備える光音響波測定装置。

【請求項 12】

請求項 7 に記載の音響レンズを備える超音波内視鏡。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、音響波プローブ用樹脂材料ならびにこれを用いた音響レンズおよび音響波プローブに関する。さらに、本発明は、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡に関する。

10

20

30

40

50

【背景技術】

【0002】

音響波測定装置においては、音響波を被検対象若しくは部位（以下、単に対象物ともいう）に照射し、その反射波（エコー）を受信して信号を出力する音響波プローブが用いられる。この音響波プローブで受信した反射波から変換された電気信号を画像として表示する。これにより、被検対象内部が映像化して観察される。

【0003】

音響波としては、超音波および光音響波など、被検対象および／または測定条件などに応じて適切な周波数を有するものが選択される。

例えば、超音波診断装置は、被検対象内部に向けて超音波を送信し、被検対象内部の組織で反射された超音波を受信し、画像として表示する。光音響波測定装置は、光音響効果によって被検対象内部から放射される音響波を受信し、画像として表示する。光音響効果とは、可視光、近赤外光またはマイクロ波等の電磁波パルスが被検対象に照射した際に、被検対象が電磁波を吸収して発熱し熱膨張することにより、音響波（典型的には超音波）が発生する現象である。

音響波測定装置は、被検対象である生体との間で音響波の送受信を行うため、生体（典型的には人体）との音響インピーダンスの整合性および音響波減衰量の低減等の要件を満たすことが求められる。

【0004】

例えば、音響波プローブの1種である超音波診断装置用探触子（超音波プローブとも称される）は、超音波を送受信する圧電素子と生体に接触する部分である音響レンズを備える。圧電素子から発振される超音波は音響レンズを透過して生体に入射される。音響レンズの音響インピーダンス（密度×音速）と生体の音響インピーダンスとの差が大きいと、超音波が生体表面で反射されるため、超音波が効率良く生体内に入射されない。そのため、良好な分解能を得ることが困難である。また、超音波を高感度で送受信するためには、音響レンズの超音波減衰量は小さいことが望まれる。

【0005】

このため、音響レンズの材料の1つとして、生体の音響インピーダンス（人体の場合、 $1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$ ）に近く、超音波減衰量の小さいシリコーン樹脂が用いられている。例えば、特許文献1には、シリコーン系ゴムとブタジエン系ゴムとの混合物からなる超音波診断装置用接触子の音響レンズが記載されている。

また、特許文献2には、シリコーンゴムにシリカ粒子を充填した組成物を加硫剤により加硫成形した超音波端子等が記載されている。特許文献3には、シリコーンゴムに酸化チタンを混合した音響レンズが記載されており、特許文献4には、シリコーンゴムと酸化亜鉛粉末を含む音響レンズ組成物等が記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開平8-615号公報

【特許文献2】特開2002-095081号公報

【特許文献3】特開昭58-216294号公報

【特許文献4】特開2005-125071号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

シリコーンからなる樹脂は、柔らかく機械強度（引裂強度等）が低い。そのため、硬度および機械強度の向上を目的として、無機フィラー（無機充填剤とも称される）を配合することが行われている（特許文献2～4等）。しかし、所望の機械強度を達成しようとすると、シリコーン樹脂に対する無機フィラーの添加量は必然的に多くなる。そのため、超音波が散乱されて音響波減衰量が増加してしまい、特に、周波数が高くなるにつれて音響

10

20

30

40

50

波減衰量が増加してしまうという問題がある。

【０００８】

上記状況に鑑み、本発明は、シート状に成形することにより、音響インピーダンスが生体の値に近く、高周波数（例えば１０ＭＨｚ）においても音響波減衰量が低減され、かつ、優れた引裂強度を有する樹脂シートを得ることができる、音響波プローブ用として好適な樹脂材料を提供することを課題とする。

また、本発明は、上記の音響波プローブ用樹脂材料を構成材料として用いた音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【０００９】

上記の課題は以下の手段により解決された。

(１)

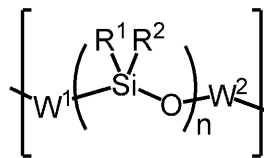
シロキサン結合を有する構造単位とイミド結合を有する構造単位とを有してなるポリマーを含有する音響波プローブ用樹脂材料。

(２)

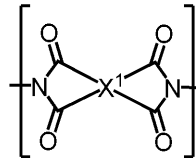
シロキサン結合を有する構造単位が下記一般式（１）で表され、イミド結合を有する構造単位が下記一般式（２）で表される、（１）に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

【００１０】

【化１】



式（１）



式（２）

【００１１】

上記式中、 R^1 および R^2 は各々独立に水素原子または１価の有機基を示し、 W^1 および W^2 は各々独立に２価の連結基を示し、 X^1 は芳香族もしくは脂肪族の炭化水素環を有する４価の基、またはアルカンテトライル基を示し、 n は１～１０、０００の整数である。

(３)

ポリシロキサン結合を有する構造単位の質量平均分子量が１０，０００以上である、（１）または（２）に記載の音響波プローブ用樹脂材料。

(４)

ポリマーの密度が１．０５ｇ／ｃｍ^３以上である、（１）～（３）のいずれか１つに記載の音響波プローブ用樹脂材料。

(５)

ポリマーがフッ素原子を有する、（１）～（４）のいずれか１つに記載の音響波プローブ用樹脂材料。

(６)

ポリマーの質量平均分子量が５０，０００以上である、（１）～（５）のいずれか１つに記載の音響波プローブ用樹脂材料。

(７)

(１)～(６)のいずれか１つに記載の音響波プローブ用樹脂材料を含んでなる音響レンズ。

(８)

(７)に記載の音響レンズを有する音響波プローブ。

(９)

(８)に記載の音響波プローブを備える音響波測定装置。

10

20

30

40

50

(10)

(8)に記載の音響波プローブを備える超音波診断装置。

(11)

(7)に記載の音響レンズを備える光音響波測定装置。

(12)

(7)に記載の音響レンズを備える超音波内視鏡。

【0012】

本明細書の説明において、特に断りがない限り、化合物を示す一般式に複数の同一符号の基が存在する場合、これらは互いに同一であっても異なってもよく、また、各基で特定する基（例えば、アルキル基）はさらに置換基を有していてもよい。また、「Si-H基」はケイ素原子上に-Hの他に3つの結合手を有する基を意味するが、この結合手の記載を省き、表記を簡略化している。

また、本明細書において「～」とは、その前後に記載される数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。

なお、本明細書における質量平均分子量は、特に断りがない限り、ゲル透過クロマトグラフィー（Gel Permeation Chromatography：GPC）の測定値（ポリスチレン換算）である。

質量平均分子量は、具体的には、GPC装置HLC-8220（東ソー株式会社製）を用いし、溶離液としてテトラヒドロフラン（和光純薬株式会社製）を用い、カラムとしてTSK gel（登録商標）G3000HXL+TSK gel（登録商標）G2000HXLを用い、温度23℃、流量1mL/minの条件下、RI検出器を用いて測定することができる。

【発明の効果】

【0013】

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、これをシート状に成形することにより、音響インピーダンスが生体の値に近く、高周波数においても音響波減衰量が低減され、さらに引裂強度にも優れた樹脂シートを提供することができる。これにより、音響波の送受信性能に優れ、機械的特性にも優れた音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡を提供することを可能とする。

また、本発明の音響レンズ、音響波プローブ、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡は、本発明の音響波プローブ用樹脂材料を用いて形成した部材を有し、音響インピーダンスが生体の値により近く、また音響波減衰量も効果的に抑えることができ、さらに機械強度にも優れる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】音響波プローブの一態様であるコンベックス型超音波プローブの一例についての斜視透過図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

<<音響波プローブ用樹脂材料>>

本発明の音響波プローブ用樹脂材料（以下、単に樹脂材料と、さらに略して樹脂とも、称す。）は、シロキサン結合を有する構造単位（a）とイミド結合を有する構造単位（b）とを有してなるポリマー（以下、特定ポリマーとも称す。）を含有する。

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、特定ポリマーからなる形態でもよいし、特定ポリマーに加えて後述するビニルシリコン、ハイドロシリコンなどのオルガノシロキサン、フィラー、触媒、溶媒、分散剤、顔料、染料、耐電防止剤、難燃剤、熱伝導性向上剤等の、慣用成分ないしは付加的な作用を発現する任意成分を含有する形態であってもよい。この本発明の音響波プローブ用樹脂材料が2種以上の成分から構成される場合、通常、各成分が均一に混合された、組成物の形態であることが好ましい。

本発明の音響波プローブ用樹脂材料自体の形状は特に制限はない。溶媒等と混合されて

10

20

30

40

50

流動性を有する形態であってもよく、またペレット状であってもよい。

【0016】

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、これをシート状に成形することにより、生体の値に近い音響インピーダンス、音響波減衰量（特に高周波数における音響波減衰量）の低減および優れた引裂強度のいずれの特性にも優れた樹脂シートを得ることができ、音響波プローブを構成する部材の構成材料として好適に用いることができる。その作用、メカニズムはまだ定かではないが、次のように、考えられる。

従来のシリコン樹脂単体では、音響波減衰の低減が良好な反面、膜（シート）強度が低かった。この膜強度の低さは、シリコン樹脂間での相互作用が小さいためと考えられる。これに対して、本発明に用いられる特定ポリマーは、強い分子間力を示すイミド結合を有するため、特定ポリマー間での相互作用が大きく、得られる樹脂の膜強度が向上すると考えられる。すなわち、音響波減衰量の低減と高い膜強度を両立することができる。しかも、本発明に用いられる特定ポリマーは、構造単位（a）および（b）を有しているため、特定ポリマーの密度が高い。そのため、本発明の音響波プローブ用樹脂材料を加工してなる樹脂シートの音響インピーダンスを、生体に近い値とすることができると考えられる。

よって、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、無機フィラーを含有しない場合にも、上記の優れた特性を示す樹脂シートを作製することができる。なお、樹脂材料として、1分子中に上記構造単位（a）と（b）とを有するポリマーではなく、上記構造単位（a）を有するポリマーと上記構造単位（b）を有するポリマーとの混合物（2種のポリマーの混合物）を用いた場合には相分離が発生して音響波減衰量が増加してしまう。

【0017】

1) シロキサン結合を有する構造単位（a）とイミド結合を有する構造単位（b）とを有してなるポリマー

本発明に用いられる特定ポリマーの具体的な構造は、特に限定されず、ランダム、ブロックまたはグラフトポリマーなどが挙げられるが、本発明の樹脂材料を用いて作製される音響レンズ等に膜強度を付与する点から、ブロック構造であることが好ましい。

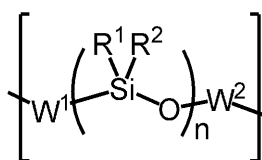
また、イミド結合を有する構造単位（a）におけるイミド結合は、特定ポリマー中、主鎖及び／又は側鎖のいずれに導入されていてもよいが、主鎖に導入されていることが好ましい。

【0018】

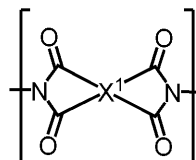
本発明に用いられる特定ポリマーとしては、シロキサン結合を有する構造単位（a）が下記一般式（1）で表され、イミド結合を有する構造単位（b）が下記一般式（2）で表されるポリマーが、膜強度を付与する点から好ましい。

【0019】

【化2】



式（1）



式（2）

【0020】

上記式中、 R^1 および R^2 は各々独立に水素原子または1価の有機基を示し、 W^1 および W^2 は各々独立に2価の連結基を示し、 X^1 は芳香族もしくは脂肪族の炭化水素環を有する4価の基、またはアルカンテトライル基を示し、 n は1～10、000の整数である。

【0021】

R^1 および R^2 における1価の有機基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アル

10

20

30

40

50

ケニル基およびアリール基のいずれかが好ましい。以下、詳細を記載する。

アルキル基の炭素数は1～10が好ましく、1～4がより好ましく、1または2がさらに好ましく、1が特に好ましい。アルキル基は、例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、イソブチル、*n*-ヘキシル、*n*-オクチル、2-エチルヘキシルおよび*n*-デシルが挙げられる。

シクロアルキル基の炭素数は3～10が好ましく、5～10がより好ましく、5または6がさらに好ましい。また、シクロアルキル基は、3員環、5員環または6員環が好ましく、5員環または6員環がより好ましい。シクロアルキル基は、例えば、シクロプロピル、シクロペンチルおよびシクロヘキシルが挙げられる。

アルケニル基の炭素数は2～10が好ましく、2～4がより好ましく、2がさらに好ましい。アルケニル基は、例えば、ビニル、アリルおよびブテニルが挙げられる。

アリール基の炭素数は6～12が好ましく、6～10がより好ましく、6～8がさらに好ましい。アリール基は、例えば、フェニル、トリルおよびナフチルが挙げられる。

【0022】

これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は置換基を有していてもよい。このような置換基は、例えば、ハロゲン原子（好ましくはフッ素原子）、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、シリル基およびシアノ基が挙げられる。

置換基を有する基としては、例えば、ハロゲン化アルキル基（好ましくはフッ素原子で置換されたアルキル基）が挙げられる。

【0023】

R¹およびR²は、アルキル基、アルケニル基またはアリール基が好ましく、炭素数1～4のアルキル基、ビニル基またはフェニル基がより好ましく、メチル基、ビニル基またはフェニル基がさらに好ましく、メチル基またはフェニル基が特に好ましい。

R¹およびR²が両方ともメチル基であることが、音響波に対する応答性が低く、音響波減衰の点から最も好ましい。

【0024】

W¹およびW²における2価の連結基としては、本発明の効果を奏する限り特に制限されないが、単結合、アルキレン基（炭素数は、1～12が好ましく、1～8がより好ましく、1～6がさらに好ましく、1～3が特に好ましい。具体的には、例えば、メチレン、エチレン、*n*-プロピレン、イソプロピレン、*n*-ブチレン、*t*-ブチレンおよび*n*-オクチレンが挙げられる。）、アリーレン基（炭素数は、6～18が好ましく、6～14がより好ましく、6～12が特に好ましい。具体的には、例えば、フェニレン、トリレンおよびナフチレンが挙げられる。）、オキシアルキレン基（炭素数は、1～12が好ましく、1～8がより好ましく、1～6がさらに好ましく、1～3が特に好ましい。具体的には、例えば、オキシメチレン、オキシエチレン、オキシプロピレン、及び、オキシジメチルエチレンが挙げられる。）、オキシアリーレン基（炭素数は、6～18が好ましく、6～14がより好ましく、6～12が特に好ましい。具体的には、例えば、オキシフェニレン、オキシトリレンおよびオキシナフチレンが挙げられる。）等が挙げられ、アルキレン基、オキシアルキレン基が好ましい。

上記オキシアルキレン基およびオキシアリーレン基は、隣接するSiといずれの側で結合してもよいが、アルキレン基およびアリーレン基で隣接するSiと結合することが好ましく、メチレン基、フェニレン基がより好ましい。

また、W¹およびW²における2価の連結基がフッ素原子で置換されていてもよい。

【0025】

X¹における芳香族もしくは脂肪族の炭化水素環を有する4価の基、またはアルカンテトライル基（以下、「4価の基」と称する。）としては、本発明の効果を奏する限り特に制限されない。

X¹における4価の基を構成する原子は、水素原子、炭素原子、酸素原子、硫黄原子、窒素原子及びハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子等）から選択されることが

10

20

30

40

50

好ましく、水素原子、炭素原子、フッ素原子及び酸素原子から選択されることがより好ましい。

芳香族もしくは脂肪族の炭化水素環は、縮環構造を形成していてもよい。

上記芳香族炭化水素環は、炭素数は6～24が好ましく、6～18がより好ましく、6～12がさらに好ましい。具体的には、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環及びピレン環が挙げられ、ベンゼン環又はナフタレン環が好ましい。

上記脂肪族炭化水素環は、シクロアルカン、シクロアルケンおよびシクロアルキンが挙げられる。炭素数は4～24が好ましく、5～18がより好ましく、6～12がさらに好ましい。具体的には、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、ノルボルナン及びノルボルネンが挙げられ、シクロヘキサンが好ましい。

上記アルカントetraイル基は、炭素数は1～12が好ましく、2～8がより好ましく、4～6がさらに好ましい。具体的には、メタントetraイル、エタントetraイル、プロパントetraイル、ブタントetraイル、ペンタントetraイル及びヘキサントetraイルが挙げられ、ブタントetraイル又はヘキサントetraイルが好ましい。

【0026】

上記X¹における4価の基は、構造中に連結基を有してもよく、連結基の数は1つでも2つ以上でもよい。

上記連結基としては、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^N-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-C(=O)O-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-NR^N C(=O)-$ 、アルキレン基、アルケニレン基およびアルキニレン基等が挙げられる。ここで、R^Nは、水素原子、アルキル基またはアリール基を示す。ここで、アルキレン基、アルケニレン基およびアルキニレン基は置換されていてもよく、例えば、置換されたアルキレン基としては、ハロゲン化アルキレン基（好ましくはフッ素原子で置換されたアルキレン基）等が挙げられる。

また、上記X¹における4価の基は置換基を有していてもよく、例えば、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ハロゲノ基（例えば、フルオロ基、クロロ基およびブロモ基）、アルキル基が挙げられる。ここで、アルキル基は置換されていてもよく、例えば、置換されたアルキル基としては、ハロゲン化アルキル基（好ましくはフッ素原子で置換されたアルキル基）等が挙げられる。

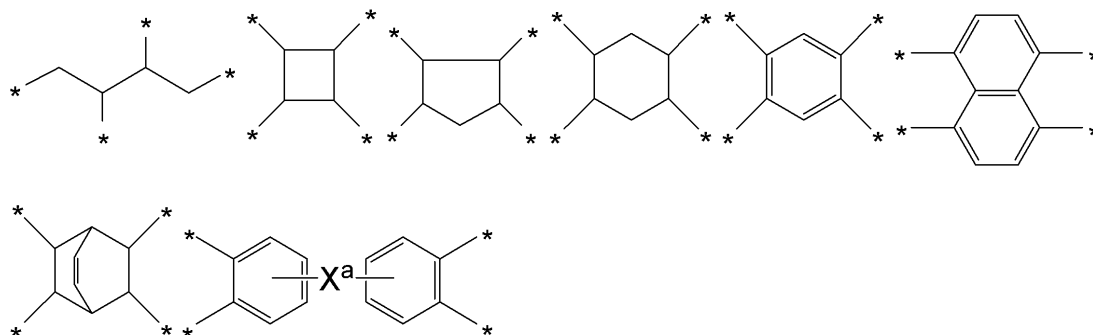
なかでも、フルオロ基およびフッ素原子で置換されたアルキル基が好ましく挙げられる。

【0027】

本発明において好適に採用されるX¹における4価の基の例を以下に示すが、本発明がこれに限定して解釈されるものではない。なお、*は、結合部位を示し、X^aは、単結合または上記連結基を示す。

【0028】

【化3】



【0029】

nは、1～1,000の整数が好ましく、10～100の整数がより好ましい。

【0030】

本発明に用いられる特定ポリマーは、音響波減衰量を低減し、音響波インピーダンスを

10

20

30

40

50

高める点から、フッ素原子を有することが好ましい。合成の容易性の点からは、イミド結合を有する構造単位（b）または後述のその他の構造単位（好ましくは、ジアミン化合物に由来する構造単位）がフッ素原子を有することが好ましく、ジアミン化合物に由来する構造単位がフッ素原子を有することがより好ましい。なかでも、音響波インピーダンスの点から、本発明に用いられる特定ポリマーはフッ素原子で置換された芳香族環を有することが好ましく、ジアミン化合物に由来する構造単位が、フッ素原子で置換された芳香族環を有することがより好ましい。

特定ポリマー中のフッ素原子の含有量は、 $1 \sim 100 \text{ mmol/g}$ が好ましく、 $2 \sim 50 \text{ mmol/g}$ がより好ましく、 $3 \sim 20 \text{ mmol/g}$ がさらに好ましい。

ここで、特定ポリマー中のフッ素原子の含有量は、NMRによりポリマー中の組成比を解析することにより算出することができる。

なお、音響レンズなどに含まれる特定ポリマーのフッ素原子の含有量も、NMR、元素分析等の分析方法により測定することができる。

【0031】

音響波減衰量を低減する点から、ポリシロキサン結合を有する構造単位の質量平均分子量は、 $10,000$ 以上が好ましく、 $10,000 \sim 100,000$ がより好ましく、 $20,000 \sim 50,000$ がさらに好ましい。

【0032】

特定ポリマー中のイミド量は、 $0.1 \sim 5.0 \text{ mmol/g}$ であることが好ましく、 $0.2 \sim 3.0 \text{ mmol/g}$ であることがより好ましく、 $0.5 \sim 2.0 \text{ mmol/g}$ がさらに好ましい。ポリマー中における強い分子間力を示すイミド結合の量が上記範囲にあることで、本発明の樹脂材料は、高い膜強度を有しつつ、音響波減衰量を低減することができる。

ここで、特定ポリマー中のイミド量とは、例えば、テトラカルボン酸二無水物の仕込み量全てが反応する場合には、合成時のテトラカルボン酸二無水物の仕込み量から、下記式に基づき算出することができる。

【0033】

$$\text{イミド量 (mmol/g)} = 2 \times \text{テトラカルボン酸二無水物量 (mmol)} / \text{特定ポリマー全体量 (g)}$$

【0034】

膜強度を付与する点から、特定ポリマーの分子量は高いことが好ましい。質量平均分子量は、 $50,000$ 以上が好ましく、 $50,000 \sim 3,000,000$ がより好ましく、 $50,000 \sim 1,000,000$ がさらに好ましい。

【0035】

特定ポリマー中、シロキサン結合を有する構造単位（a）の割合は、音響インピーダンスを生体の値に近づけ、かつ、音響波減衰量を低減させる点から、 70 質量%以上が好ましく、 $70 \sim 98$ 質量%がより好ましく、 $70 \sim 92$ 質量%がさらに好ましい。

また、特定ポリマー中、イミド結合を有する構造単位（b）の割合は、高い膜強度を付与する点及び音響インピーダンスを生体の値に近づける点から、 $3 \sim 30$ 質量%であることが好ましく、 $5 \sim 30$ 質量%であることがより好ましい。

ここで、特定ポリマー中の、シロキサン結合を有する構造単位（a）およびイミド結合を有する構造単位（b）の含有量は、例えば、合成時のシロキサン結合を有するモノマーおよびカルボン酸無水物基を有するモノマーの仕込み量（質量比）から、算出することができる。

【0036】

本発明の樹脂材料から得られる樹脂の音響インピーダンスは、生体の値に近いことが好ましく、 1.3 Mrayls すなわち $1.3 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 以上であることがより好ましい。このため、特定ポリマーの密度は 1.00 g/cm^3 以上が好ましく、 1.05 g/cm^3 以上がより好ましく、 1.08 g/cm^3 以上がさらに好ましい。ここで、密度の値は、小数点以下第3位を四捨五入した値である。特定ポリマーの密度は、例え

10

20

30

40

50

ば、後述の実施例に記載の方法で測定したり、各モノマーの密度から算出することができる。

密度を上記好ましい範囲とする点からは、本発明に用いられる特定ポリマーが芳香族環を有することが好ましく、シロキサン結合を有する構造単位 (a) 及び／又はイミド結合を有する構造単位 (b) が芳香族環を有することがより好ましい。

上記芳香族環としては、芳香族炭化水素環 (芳香族性を示す限り、単環でも縮合環でもよい。炭素数は、6～18が好ましく、6～14がより好ましく、6～12がさらに好ましい。) が好ましく、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環またはピレン環がより好ましい。

【0037】

音響波プローブ用樹脂材料中の、特定ポリマーの含有量は、50～100質量%が好ましく、80～100質量%がより好ましく、90～100質量%がさらに好ましい。

【0038】

本発明に用いられる特定ポリマーは、上記シロキサン結合を有する構造単位 (a) およびイミド結合を有する構造単位 (b) 以外の構造単位 (以下、その他の構造単位と称す。) を有することも好ましい。

その他の構造単位としては、本発明の効果を奏する限り特に制限されることなく導入することができるが、例えば、アミド結合、ウレア結合、ウレタン結合、エステル結合およびエーテル結合から選択されるいずれかの結合を有する構造単位が挙げられる。また、イミド結合を形成する原料由来の構造単位であって、上記構造単位 (a) および構造単位 (b) のいずれにも含まれない構造単位 (例えば、シロキサン結合を有さずアミノ基を有する化合物由来の構造単位) も挙げられる。なかでも、その他の構造単位はフッ素原子を含有することが好ましい。

特定ポリマー中、その他の構造単位の割合は、音響波減衰量を低減する点から、0～30質量%であることが好ましく、0～20質量%であることがより好ましい。

【0039】

本発明に用いられる特定ポリマーは、1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、本発明に用いられる特定ポリマー中における、上記構造単位 (a)、構造単位 (b) およびその他の構造単位は、それぞれ1種であっても2種以上であってもよい。

【0040】

(特定ポリマーの合成)

本発明に用いられる特定ポリマーの合成方法としては、アミノ基とカルボン酸無水物基との反応によるイミド結合の形成、または、イソシアネート基とカルボン酸無水物基との反応によるイミド結合の形成を利用した合成反応が挙げられる。

具体的には、アミノ基を有するシリコン化合物とカルボン酸無水物基を有する化合物との反応、カルボン酸無水物基を有するシリコン化合物とアミノ基を有する化合物との反応、および、官能基Pを有するシリコン化合物と、イミド構造および官能基Pとの反応性を有する官能基を有する化合物との反応、ならびに、上記のアミノ基に代えてイソシアネート基を用いる反応などが挙げられる。上記特定ポリマーの合成方法における反応条件および精製方法等としては、イミド結合の形成反応において通常用いられる反応条件および精製方法等を好ましく用いることができる。

上記合成方法の中でも、原料の入手性から、アミノ基を有するシリコン化合物とカルボン酸無水物基を有する化合物との反応が好ましい。この反応により得られるポリマーは、具体的には、上記一般式 (1) で表される構造単位における W^1 および W^2 と、上記一般式 (2) で表される構造単位におけるイミド結合の末端が結合した構造を有する。

【0041】

1) アミノ基を有するシリコン化合物

アミノ基を有するシリコン化合物としては、シリコン化合物中にアミノ基が1つ以上含まれていればよい。合成適性及び試薬の入手性から、シリコン化合物中にアミノ基

10

20

30

40

50

が2つ以上含まれているものが好ましく、両末端アミノ変性シリコンがより好ましい。アミノ基を有するシリコン化合物は、1種のみ単独で用いても、複数を組み合わせて用いてもよい。

【0042】

アミノ基を有するシリコン化合物としては、例えば、いずれも商品名で、信越シリコン社製のPAM-E、KF-8010、X-22-161A、X-22-161B、KF-8012、X-22-1660B-3およびX-22-9409、Gelest社製のDMS-A11、DMS-A12、DMS-A15、DMS-A21、DMS-A31、DMS-A32、DMS-A35、DMS-A211、DMS-A214、AMS-132、AMS-152およびAMS-162、東レ・ダウコーニング社製のSF 8417、BY 16-849、BY 16-205、FZ-3760、BY 16-892、FZ-3785、BY 16-872、BY 16-213、BY 16-871、BY 16-853 U、BY 16-891、FZ-3789、KF-868、KF-865、KF-864、KF-859、KF-393、KF-860、KF-880、KF-8004、KF-8002、KF-8005、KF-867、KF-8021、KF-869、KF-861、X-22-3939A、KF-877、KF-889、KF-857、KF-8001、KF-862、KF-858およびX-22-9002、モーメンティブ社製のTSF4700、TSF4701、TSF4702、TSF4703、TSF4704、TSF4705、TSF4706、TSF4707、TSF4708およびTSF4709ならびにSiltech社製のSilmer NH C-50、Silmer NH Di-8およびSilmer NH Di-50が使用できる。

10

20

【0043】

2) テトラカルボン酸二無水物

テトラカルボン酸二無水物は、化合物中に2つのカルボン酸無水物基を有する限り特に限定されるものではないが、2つのカルボン酸無水物基を連結する構造が、上記式(2)における連結基X¹であることが好ましい。テトラカルボン酸二無水物は、1種のみ単独で用いても、複数を組み合わせて用いてもよい。

テトラカルボン酸二無水物としては、例えば、東京化成工業社および新日本理化社等から販売されている試薬を使用でき、具体的には、例えば、ピロメリット酸無水物、シクロヘキサンテトラカルボン酸無水物、4, 4'-ビフタル酸無水物、4, 4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン)ジフタル酸無水物、3, 3', 4, 4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸無水物、ナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、2, 6-ジプロモナフタレン-1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、及び3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物等が使用できる。

30

【0044】

3) イソシアネート基を有する化合物

イソシアネート基を有する化合物は、化合物中にイソシアネート基を1つ以上有していればよい。化合物中のイソシアネート基の数は、2つまたは3つが好ましく、2つがより好ましい。イソシアネート基を有する化合物は、1種のみ単独で用いても、複数を組み合わせて用いてもよい。

40

イソシアネート基を2つ有する化合物としては、(o-, p-またはm-)キシレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、(1, 5-または2, 6-)ナフタレンジイソシアネート、ビフェレンジイソシアネート、1, 3-ビス(2-イソシアナト-2-プロピル)ベンゼン、2, 2-ビス(4-イソシアナトフェニル)ヘキサフルオロプロパン、3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジイソシアナトビフェニル、4, 4'-ジイソシアナト-3, 3'-ジメチルビフェニル、1, 4-フェレンジイソシアネート、1, 3-フェレンジイソシアネート、ジイソシアネ酸イソホロン、トリメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタン4, 4'-ジイソシアネートおよび1, 3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン等が使用できる。

50

【0045】

4) その他の共重合成分

アミノ基を有するシリコーン化合物、テトラカルボン酸二無水物の他に、アミノ基、または、ヒドロキシ基を有する化合物を反応させ、共重合することもできる。

また、複数を組み合わせて、使用することもできる。

アミノ基を有する化合物は、アミノ基があれば、特に限定されないが、アルキルアミン、アリールアミン、ヘテロアリールアミンおよびポリエチレンジアミンなどが挙げられ、アミノ基の数も限定されない。

アミノ基を有する化合物としては、例えば、(o-, p-またはm-)フェニレンジアミン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)ヘキサフルオロプロパン、4, 4'-ジアミノオクタフルオロビフェニル、4, 4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-1, 4-フェニレンジアミン、2, 4, 5, 6-テトラフルオロ-1, 3-フェニレンジアミン、1, 4-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、1, 2-ビス(2-アミノエトキシ)エタン、2, 2'-チオビス(エチルアミン)、9, 9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン及びビス(4-アミノフェニル)スルホン等が使用できる。

ヒドロキシ基を有する化合物は、ヒドロキシ基があれば、特に限定されないが、アルキルアルコール、アリールアルコール、ヘテロアリールアルコール、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレングリコールなどが挙げられ、ヒドロキシ基の数も限定されない。

【0046】

2) その他の添加剤

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、ビニルシリコーン、ハイドロシリコーンなどのオルガノシロキサン、フィラー、触媒、溶媒、分散剤、顔料、染料、耐電防止剤、難燃剤、熱伝導性向上剤などを適宜配合することができる。

【0047】

ー ビニルシリコーン ー

ビニルシリコーンとしては、ビニル基を有するポリオルガノシロキサンである限り、特に制限されることなく使用することができるが、分子鎖中に2個以上のビニル基を有することが好ましい。

ビニルシリコーンとしては、例えば、少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するポリオルガノシロキサン(以下、単にビニルシリコーン(a)とも称す。)、または分子鎖中に $-O-Si(CH_3)_2(CH=CH_2)$ を少なくとも2つ有するポリオルガノシロキサン(以下、単にビニルシリコーン(b)とも称す。)が挙げられる。なかでも、少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するビニルシリコーン(a)が好ましい。

ビニルシリコーン(a)は直鎖状が好ましく、ビニルシリコーン(b)は、 $-O-Si(CH_3)_2(CH=CH_2)$ が主鎖を構成するSi原子に結合しているビニルシリコーン(b)が好ましい。

【0048】

ビニルシリコーンは、例えば白金触媒の存在下、2個以上のSi-H基を有するハイドロシリコーンとの反応によりヒドロシリル化される。このヒドロシリル化反応(付加反応)により、架橋構造(硬化)が形成される。

【0049】

ビニルシリコーン中のビニル基の含有量は、特に限定されない。なお、ハイドロシリコーンとの間で十分なネットワークを形成する観点から、例えば、ビニル基の含有量は0.01~5モル%が好ましく、0.05~2モル%がより好ましい。

ここで、ビニル基の含有量とは、ビニルシリコーンを構成する全ユニットを100モル%としたときのビニル基含有シロキサンユニットのモル%である。1つのビニル基含有シロキサンユニットは、1~3個のビニル基を有する。なかでも、ビニル基含有シロキサンユニット1つに対して、ビニル基1つであることが好ましい。例えば、主鎖を構成するS

10

20

30

40

50

i-O単位および末端のSiの全てのSi原子がビニル基を少なくとも1つずつ有する場合、100モル%となる。

【0050】

また、ビニルシリコーンは、フェニル基を有することも好ましく、ビニルシリコーンのフェニル基の含有量は、特に限定されない。音響波プローブ用樹脂シートとしたときの機械的強度の観点から、例えば、好ましくは1～80モル%であり、より好ましくは2～40モル%である。

ここで、フェニル基の含有量とは、ビニルシリコーンを構成する全ユニットを100モル%としたときのフェニル基含有シロキサンユニットのモル%である。1つのフェニル基含有シロキサンユニットは、1～3個のフェニル基を有する。なかでも、フェニル基含有シロキサンユニット1つに対して、フェニル基2つであることが好ましい。例えば、主鎖を構成するSi-O単位および末端のSiの全てのSi原子がフェニル基を少なくとも1つずつ有する場合、100モル%となる。

なお、ユニットとは、主鎖を構成するSi-O単位および末端のSiを言う。

【0051】

重合度および比重は、特に限定されるものではない。なお、得られる音響波プローブ用樹脂シートの機械強度、硬度および化学的安定性等の向上の点から、重合度は200～3,000が好ましく、400～2,000がより好ましく、比重は0.9～1.1が好ましい。

【0052】

ビニルシリコーンの質量平均分子量は、機械強度、硬度および／または加工のしやすさの点から、20,000～200,000が好ましく、40,000～150,000がより好ましく、45,000～120,000がさらに好ましい。

【0053】

25℃における動粘度は、 $1 \times 10^{-5} \sim 10 \text{ m}^2/\text{s}$ が好ましく、 $1 \times 10^{-4} \sim 1 \text{ m}^2/\text{s}$ がより好ましく、 $1 \times 10^{-3} \sim 0.5 \text{ m}^2/\text{s}$ がさらに好ましい。

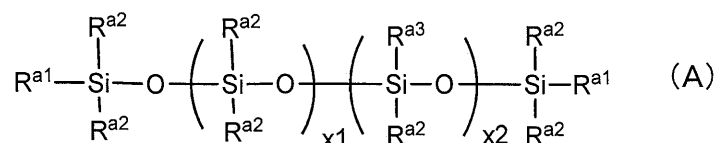
なお、動粘度は、JIS Z 8803に従い、ウベローデ型粘度計（例えば、柴田化学社製、商品名SU）を用い、温度25℃にて測定して求めることができる。

【0054】

少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するビニルシリコーン(a)は、下記一般式(A)で表されるポリオルガノシロキサンが好ましい。

【0055】

【化4】



【0056】

一般式(A)において、 $\text{R}^{\text{a}1}$ はビニル基を表し、 $\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ は各々独立に、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表す。 $\text{x}1$ および $\text{x}2$ は各々独立に1以上の整数を表す。ここで、複数の $\text{R}^{\text{a}2}$ 、複数の $\text{R}^{\text{a}3}$ は各々において、互いに同一でも異なってもよい。また、 $\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ の各基はさらに置換基を有していてもよい。

【0057】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるアルキル基の炭素数は1～10が好ましく、1～4がより好ましく、1または2がさらに好ましく、1が特に好ましい。アルキル基は、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、n-ヘキシル、n-オクチル、2-エチルヘキシルおよびn-デシルが挙げられる。

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるシクロアルキル基の炭素数は3～10が好ましく、5～10がより好ましく、5または6がさらに好ましい。また、シクロアルキル基は、3員環、

5員環または6員環が好ましく、5員環または6員環がより好ましい。シクロアルキル基は、例えば、シクロプロピル、シクロペンチルおよびシクロヘキシルが挙げられる。

R^{a2} および R^{a3} におけるアルケニル基の炭素数は2～10が好ましく、2～4がより好ましく、2がさらに好ましい。アルケニル基は、例えば、ビニル、アリルおよびブテニルが挙げられる。

R^{a2} および R^{a3} におけるアリール基の炭素数は6～12が好ましく、6～10がより好ましく、6～8がさらに好ましい。アリール基は、例えば、フェニル、トリルおよびナフチルが挙げられる。

【0058】

これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は置換基を有していてもよい。このような置換基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、シリル基およびシアノ基が挙げられる。

置換基を有する基としては、例えば、ハロゲン化アルキル基が挙げられる。

【0059】

R^{a2} および R^{a3} は、アルキル基、アルケニル基またはアリール基が好ましく、炭素数1～4のアルキル基、ビニル基またはフェニル基がより好ましく、メチル基、ビニル基またはフェニル基がさらに好ましい。

R^{a2} はなかでもメチル基が好ましく、 R^{a3} はなかでもメチル基、ビニル基またはフェニル基が好ましく、メチル基またはフェニル基がより好ましく、フェニル基が特に好ましい。また、x1の繰り返し中の R^{a2} が両方ともフェニル基であることも好ましい。

【0060】

x1は200～3,000の整数が好ましく、400～2,000の整数がより好ましい。

x2は、1～3,000の整数が好ましく、1～1,000の整数がより好ましく、40～1,000の整数がさらに好ましく、40～700の整数が特に好ましい。

また、別の態様としては、x1は1～3,000の整数が好ましく、5～1,000の整数がより好ましい。

【0061】

少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するビニルシリコーン(a)は、例えば、いずれもGelest社製の商品名で、DMSシリーズ(例えば、DMS-V31、DMS-V31S15、DMS-V33、DMS-V35、DMS-V35R、DMS-V41、DMS-V42、DMS-V46、DMS-V51およびDMS-V52)、PDVシリーズ(例えば、PDV-0341、PDV-0346、PDV-0535、PDV-0541、PDV-1631、PDV-1635、PDV-1641およびPDV-2335)、PMV-9925、PVV-3522、FMV-4031およびEDV-2022が挙げられる。

なお、DMS-V31S15は、予めフェームドシリカが配合されているため、特別な装置での混練は不要である。

【0062】

ビニルシリコーンは、1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0063】

— ハイドロシリコーン —

ハイドロシリコーンとしては、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリオルガノシロキサンである限り、特に制限されることなく使用することができる。

分子鎖中にSi-H基を2つ以上有することで、重合性不飽和基を少なくとも2つ有するポリオルガノシロキサンを架橋することができる。

【0064】

ハイドロシリコーンは、直鎖状構造と分岐状構造が存在し、直鎖状構造が好ましい。

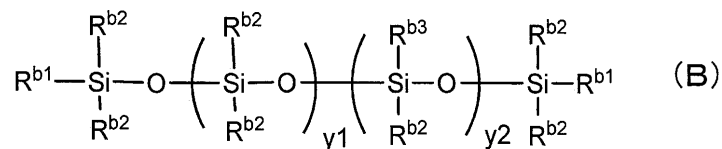
直鎖状構造の質量平均分子量は、機械強度および硬度の点から、500～100,000が好ましく、1,500～50,000がより好ましい。

【0065】

分子鎖中に2個以上のSi-H基を有する、直鎖状構造のヒドロシリコンは、下記一般式(B)で表されるポリオルガノシロキサンが好ましい。

【0066】

【化5】



10

【0067】

一般式(B)において、 $\text{R}^{\text{b}1} \sim \text{R}^{\text{b}3}$ は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基または $-\text{O}-\text{Si}(\text{R}^{\text{b}5})_2(\text{R}^{\text{b}4})$ を表す。 $\text{R}^{\text{b}4}$ および $\text{R}^{\text{b}5}$ は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表す。 $\text{y}1$ および $\text{y}2$ は各々独立に1以上の整数を表す。ここで、複数の $\text{R}^{\text{b}1}$ 、複数の $\text{R}^{\text{b}2}$ 、複数の $\text{R}^{\text{b}3}$ 、複数の $\text{R}^{\text{b}4}$ および複数の $\text{R}^{\text{b}5}$ は各々において、互いに同一でも異なってもよく、また、 $\text{R}^{\text{b}1} \sim \text{R}^{\text{b}5}$ の各基はさらに置換基で置換されていてもよい。ただし、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有する。

20

【0068】

$\text{R}^{\text{b}1} \sim \text{R}^{\text{b}3}$ におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は、 $\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

$-\text{O}-\text{Si}(\text{R}^{\text{b}5})_2(\text{R}^{\text{b}4})$ の $\text{R}^{\text{b}4}$ および $\text{R}^{\text{b}5}$ におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は、 $\text{R}^{\text{b}1} \sim \text{R}^{\text{b}3}$ におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0069】

$\text{R}^{\text{b}1} \sim \text{R}^{\text{b}3}$ は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または $-\text{O}-\text{Si}(\text{R}^{\text{b}5})_2(\text{R}^{\text{b}4})$ が好ましく、水素原子、炭素数1～4のアルキル基、ビニル基、フェニル基または $-\text{O}-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{H}$ がより好ましい。

30

このうち、 $\text{R}^{\text{b}1}$ および $\text{R}^{\text{b}2}$ は、水素原子、アルキル基、アルケニル基またはアリール基が好ましく、水素原子またはアルキル基がより好ましく、水素原子またはメチル基がさらに好ましい。

$\text{R}^{\text{b}3}$ は、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または $-\text{O}-\text{Si}(\text{R}^{\text{b}5})_2(\text{R}^{\text{b}4})$ が好ましく、水素原子またはアリール基がより好ましく、水素原子またはフェニル基がさらに好ましい。

【0070】

なお、本発明では、 $\text{R}^{\text{b}3}$ がフェニル基である場合、 $\text{R}^{\text{b}1}$ は水素原子が好ましく、さらに好ましくは、 $\text{R}^{\text{b}1}$ が水素原子であって、以下の条件を満たすことがより好ましい。

40

- 1) $\text{y}1$ の繰り返し中の1つの $\text{R}^{\text{b}2}$ が水素原子であって、残りの $\text{R}^{\text{b}2}$ がアルキル基であり、かつ $\text{y}2$ の繰り返し中の $\text{R}^{\text{b}2}$ がアルキル基で、 $\text{R}^{\text{b}3}$ がフェニル基
- 2) $\text{y}1$ が0であり、 $\text{y}2$ の繰り返し中の $\text{R}^{\text{b}2}$ がアルキル基で、 $\text{R}^{\text{b}3}$ がフェニル基
- 3) $\text{y}1$ が0であり、 $\text{y}2$ の繰り返し中の $\text{R}^{\text{b}2}$ が $-\text{O}-\text{Si}(\text{R}^{\text{b}5})_2(\text{R}^{\text{b}4})$ で、 $\text{R}^{\text{b}3}$ がフェニル基

なお、上記3)では、 $\text{R}^{\text{b}4}$ が水素原子で、かつ $\text{R}^{\text{b}5}$ がアルキル基である場合が、なかでも好ましい。

【0071】

$\text{y}1$ は、0～2,000の整数が好ましく、0～1,000の整数がより好ましく、0

50

～30の整数がさらに好ましい。

y²は、1～2，000の整数が好ましく、1～1，000の整数がより好ましく、1～30の整数がさらに好ましい。

y¹+y²は5～2，000の整数が好ましく、7～1，000の整数がより好ましく、10～50がさらに好ましく、15～30の整数がなかでも好ましい。

【0072】

R^{b1}～R^{b3}の組み合わせとしては、R^{b1}が水素原子または炭素数1～4のアルキル基、R^{b2}が炭素数1～4のアルキル基、R^{b3}が水素原子の組み合わせが好ましく、R^{b1}が炭素数1～4のアルキル基、R^{b2}が炭素数1～4のアルキル基、R^{b3}が水素原子の組み合わせがより好ましい。

この好ましい組み合わせにおいては、y²／(y¹+y²)で表されるヒドロシル基の含有量は、0.1を超え1.0以下が好ましく、0.2を超え1.0以下がより好ましい。

【0073】

直鎖状構造のヒドロシリコーンは、例えば、いずれもGelest社製のメチルヒドロシロキサンジメチルシロキサンコポリマー（トリメチルシロキサン末端）である、HMS-064（MeHSiO：5～7mol%）、HMS-082（MeHSiO：7～8mol%）、HMS-301（MeHSiO：25～30mol%）、HMS-501（MeHSiO：50～55mol%）、メチルヒドロシロキサンフェニルメチルシロキサンコポリマーであるHPM-502（MeHSiO：45～50mol%）およびメチルヒドロシロキサンポリマーであるHMS-991（MeHSiO：100mol%）が挙げられる。

ここで、MeHSiOのmol%は、上記R^{b1}～R^{b3}の好ましい組み合わせにおけるy²／(y¹+y²)に100を乗じたものと同義である。

【0074】

なお、直鎖状構造、分岐状構造ともに、分子内における架橋反応の進行を防止する点から、ビニル基を有さないことが好ましく、なかでも分岐状構造のものは、ビニル基を有さないことが好ましい。

【0075】

分子鎖中に2個以上のSi-H基を有する、分岐状構造のヒドロシリコーンは、分岐構造と2個以上のヒドロシル基（Si-H基）を有する。

比重は、0.9～0.95が好ましい。

分岐状構造のヒドロシリコーンは、下記平均組成式（b）で表されるものが好ましい。

【0076】

平均組成式（b）： $[H_a(R^{b6})_{3-a}SiO_{1/2}]_{y3}[SiO_{4/2}]_{y4}$

【0077】

ここで、R^{b6}は、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表し、aは0.1～3を表し、y³およびy⁴は各々独立に1以上の整数を表す。

【0078】

R^{b6}におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は、R^{a2}およびR^{a3}におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

aは、好ましくは1である。

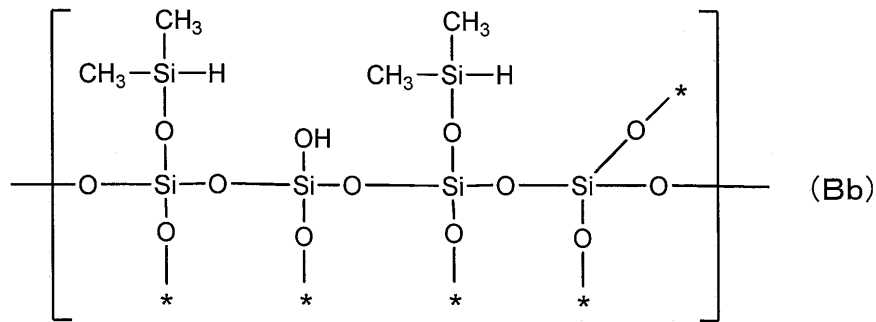
a／3で表されるヒドロシル基の含有量は、0.1を超え0.6未満が好ましく、0.1を超え0.4未満がより好ましい。

【0079】

一方、分岐状構造のヒドロシリコーンを化学構造式で表すと、 $-O-Si(CH_3)_2(H)$ が主鎖を構成するSi原子に結合しているポリオルガノシロキサンが好ましく、下記一般式（Bb）で表される構造を有するものがより好ましい。

【0080】

【化6】



10

【0081】

一般式 (Bb) において、*は少なくともシロキサン Si 原子と結合することを意味する。

【0082】

分岐状構造のハイドロシリコーンは、例えば、HQM-107 (商品名、Gelest 社製、水素化Qレジン) およびHDP-111 (商品名、Gelest 社製、ポリフェニルー (ジメチルヒドロキシ) シロキサン (水素末端)、 $[(\text{HMe}_2\text{SiO})(\text{C}_6\text{H}_3\text{Si})\text{O}] : 99-100\text{mol}\%$) が挙げられる。

【0083】

20

ハイドロシリコーンは、1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。また、直鎖状構造のハイドロシリコーンと分岐状構造のハイドロシリコーンを組み合わせ用いてもよい。

【0084】

ビニルシリコーンの有するビニル基とハイドロシリコーンの有する Si-H 基は、通常、化学量論的には 1 : 1 で反応するものである。

しかし、全てのビニル基が Si-H 基と反応する観点からは、ビニルシリコーンの有するビニル基に対するハイドロシリコーンの有する Si-H 基の当量は、ビニル基 : Si-H 基 = 1 : 1. 1 ~ 1 : 8 が好ましく、1 : 1. 2 ~ 1 : 5 がより好ましい。

【0085】

30

— フィラー —

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、無機フィラーを含有することなく、優れた特性を有する樹脂シートを作製することができるが、フィラーを含有していてもよい。

フィラーとしては、音響波プローブ用樹脂材料に使用されるフィラーであれば特に制限されことなく使用することができ、具体的には、無機化合物粒子が挙げられる。

無機化合物粒子における無機化合物としては、酸化ケイ素 (シリカ)、炭化ケイ素、窒化ホウ素、アルミナ、硫酸バリウム、酸化セリウム、炭酸カルシウム、窒化アルミニウム、酸化カルシウム、酸化バナジウム、窒化ケイ素、炭酸バリウム、炭化チタン、窒化チタン、酸化銅、炭化ジルコニウム、炭化タングステン、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化バリウム、酸化スズおよび酸化イットルビウムが挙げられ、シリカ、炭化ケイ素、窒化ホウ素、アルミナ、硫酸バリウムおよび酸化セリウムからなる群から選択されるいずれかが好ましく、シリカ、アルミナ、硫酸バリウムおよび酸化セリウムからなる群から選択されるいずれかがより好ましく、シリカがさらに好ましい。

40

【0086】

音響波プローブ用樹脂材料が無機化合物粒子を含有することにより、音響波プローブ用樹脂の音響インピーダンス、機械強度 (引裂強度および硬度等) の向上効果が得られる。

【0087】

無機化合物粒子の平均一次粒子径は、音響波プローブ用樹脂の音響波減衰量の上昇を抑制し、かつ引裂強度を向上させる観点から 16 nm を越え 100 nm 未満が好ましく、5

50

nm～90nmがより好ましく、10nm～80nmがさらに好ましく、15nm～70nmが特に好ましい。

【0088】

ここで、平均一次粒子径とは、体積平均粒子径を意味する。この体積平均粒子径は、例えば、粒度分布をレーザー回折散乱式粒度分布測定装置（例えば、堀場製作所社製、商品名「LA910」）を用いて測定することができる。本明細書において、カタログに平均一次粒子径が記載されていないもの、または、新たに製造したものは、上記測定法で求められる平均一次粒子径である。

ここで、無機化合物粒子の平均一次粒子径は、表面処理された状態での平均一次粒子径を意味する。

【0089】

無機化合物粒子は、1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0090】

無機化合物粒子は、得られる音響波プローブ用樹脂の硬度および／または機械強度の向上の点から、比表面積は $1\sim400\text{m}^2/\text{g}$ が好ましく、 $5\sim200\text{m}^2/\text{g}$ がより好ましく、 $10\sim100\text{m}^2/\text{g}$ が特に好ましい。

【0091】

無機化合物粒子は、粒子の表面が処理（修飾）されていることが好ましく、シラン化合物で表面処理されていることがより好ましい。

無機化合物粒子をシラン化合物で表面処理することで、シロキサン結合を有する本発明に用いられるポリマーとの相互作用が強くなり、また、親和性が高くなるため、平均一次粒子径の小さい無機化合物粒子の微分散が可能になると考えられる。このため、無機化合物微粒子は、機械適応力が加わった際のストッパーとしての機能をより発揮し、音響波プローブ用樹脂の硬度および機械強度が向上するものと考えられる。

表面処理の手法は通常的手法であればよい。シラン化合物での表面処理の手法としては、例えば、シランカップリング剤で表面処理する手法およびシリコン化合物で被覆する手法が挙げられる。

【0092】

（i）シランカップリング剤

シランカップリング剤は、音響波プローブ用樹脂の硬度および／または機械強度の向上の点から、加水分解性基を有するシランカップリング剤が好ましい。シランカップリング剤における加水分解性基は、水により加水分解されて水酸基となり、この水酸基が無機化合物粒子表面の水酸基と脱水縮合反応することで、無機化合物粒子の表面改質が行われ、得られる音響波プローブ用樹脂の硬度および／または機械強度が向上される。加水分解性基は、例えば、アルコキシ基、アシルオキシ基およびハロゲン原子が挙げられる。

なお、無機化合物粒子の表面が疎水性に表面改質されていると、無機化合物粒子とビニルシリコンおよびハイドロシリコンとの親和性が良好となり、得られる音響波プローブ用樹脂の硬度および機械強度が向上するため好ましい。

【0093】

官能基として疎水性基を有するシランカップリング剤としては、例えば、メチルトリメトキシシラン（MTMS）、ジメチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシランおよびデシルトリメトキシシランのようなアルコキシシラン；メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシランおよびフェニルトリクロロシランのようなクロロシラン；ならびにヘキサメチルジシラザン（HMDS）が挙げられる。

【0094】

また、官能基としてビニル基を有するシランカップリング剤としては、例えば、メタク

10

20

30

40

50

リロキシプロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシランおよびビニルメチルジメトキシシランのようなアルコキシシラン；ビニルトリクロロシランおよびビニルメチルジクロロシランのようなクロロシラン；ならびにジビニルテトラメチルジシラザンが挙げられる。

【0095】

シランカップリング剤としては、トリアルキルシリル化剤が好ましく、トリメチルシリル化剤がより好ましい。

シラン化合物としては、例えば、上記シランカップリング剤およびシランカップリング剤における官能基がアルキル基で置換されたシランカップリング剤が挙げられる。

また、トリメチルシリル化剤としては、例えば、上記シランカップリング剤に記載のトリメチルクロロシランおよびヘキサメチルジシラザン（HMD S）等ならびに官能基がアルキル基で置換されたシランカップリング剤であるメチルトリメトキシシラン（MTMS）およびトリメチルメトキシシラン等が挙げられる。

【0096】

市販のシランカップリング剤としては、例えば、ヘキサメチルジシラザン（HMD S）（商品名：HEXAMETHYLDISILAZANE（SIH6110. 1）およびGelest社製）が挙げられる。

無機化合物粒子表面に存在する水酸基は、ヘキサメチルジシラザン（HMD S）、メチルトリメトキシシラン（MTMS）およびトリメチルメトキシシラン等との反応によりトリメチルシリル基で覆われ、無機化合物粒子表面が疎水性に改質される。

なお、本発明においては、シランカップリング剤を1種単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0097】

（ii）シリコーン化合物

無機化合物粒子を被覆するシリコーン化合物は、シロキサン結合で構成されたポリマーであればよい。

シリコーン化合物としては、例えば、ポリシロキサンの側鎖および／または末端の全部または一部がメチル基になっているシリコーン化合物、側鎖の一部が水素原子であるシリコーン化合物、側鎖および／または末端の全部または一部にアミノ基および／またはエポキシ基等の有機基を導入した変性シリコーン化合物ならびに分岐構造を有するシリコーンレジンが挙げられる。なお、シリコーン化合物は直鎖状または環状のいずれの構造でもよい。

【0098】

ポリシロキサンの側鎖および／または末端の全部または一部がメチル基になっているシリコーン化合物としては、例えば、ポリメチルヒドロシロキサン（水素末端）、ポリメチルヒドロシロキサン（トリメチルシロキシ末端）、ポリメチルフェニルシロキサン（水素末端）およびポリメチルフェニルシロキサン（トリメチルシロキシ末端）のようなモノメチルポリシロキサン、例えば、ジメチルポリシロキサン（水素末端）、ジメチルポリシロキサン（トリメチルシロキシ末端）および環状ジメチルポリシロキサンのようなジメチルポリシロキサンが挙げられる。

【0099】

側鎖の一部が水素原子であるシリコーン化合物としては、例えば、メチルヒドロシロキサンージメチルシロキサンコポリマー（トリメチルシロキシ末端）、メチルヒドロシロキサンージメチルシロキサンコポリマー（水素末端）、ポリメチルヒドロシロキサン（水素末端）、ポリメチルヒドロシロキサン（トリメチルシロキシ末端）、ポリエチルヒドロシロキサン（トリメチルシロキシ末端）、ポリフェニルー（ジメチルヒドロシロキシ）シロキサン（水素末端）、メチルヒドロシロキサンーフェニルメチルシロキサンコポリマー（水素末端）、メチルヒドロシロキサンーオクチルメチルシロキサンコポリマーおよびメチ

ルヒドロシロキサンーオクチルメチルシロキサンージメチルシロキサントーポリマーが挙げられる。

【0100】

また、有機基を導入した変性シリコーンとしては、例えば、アミノ基、エポキシ基、メトキシ基、（メタ）アクリロイル基、フェノール基、カルボン酸無水物基、ヒドロキシ基、メルカプト基、カルボキシ基および／または水素原子の有機基を導入した反応性シリコーンおよび、例えば、ポリエーテル、アラルキル、フルオロアルキル、長鎖アルキル、長鎖アラルキル、高級脂肪酸エステル、高級脂肪酸アミドおよび／またはポリエーテルメトキシで変性された非反応性シリコーン等が挙げられる。

【0101】

シリコーン化合物で被覆された無機化合物粒子は、常法により得ることができる。例えば、無機化合物粒子をジメチルポリシロキサン中で一定時間混合攪拌し、濾過することにより得られる。

また、シリコーン化合物として反応性の変性シリコーンを用いる場合には、有機基が無機化合物粒子表面の水酸基と反応することで、無機化合物粒子の表面改質が行われ、得られる音響波プローブ用樹脂の硬度および／または機械強度が向上される。

【0102】

市販のシリコーン化合物としては、例えば、ポリメチルヒドロシロキサン（トリメチルシロキシ末端）であるメチルハイドロジェンシリコーンオイル（MHS）（商品名：KF-99、信越化学工業株式会社製）が挙げられる。

【0103】

無機化合物粒子の表面改質の度合い、すなわち無機化合物粒子の疎水化度は、下記メタノール疎水化度により調べることができる。

無機化合物粒子は、以下のメタノール滴定試験により算出されるメタノール疎水化度が40～80質量%であることが好ましく、50～80質量%であることがより好ましく、60～80質量%であることがさらに好ましい。ここで、メタノール疎水化度が大きいほど疎水性が高く、小さいほど親水性が高いことを示す。

イオン交換水50ml、試料となる無機化合物粒子0.2gをビーカーに入れ25℃とし、マグネティックスターラーで攪拌しているところへ、ビュレットからメタノールを滴下し、試料全量が沈むまでに滴下したメタノール量（Xg）を測定する。下記式より、メタノール疎水化度を算出する。

【0104】

メタノール疎水化度（質量%）＝ $X / (50 + X) \times 100$

【0105】

メタノール疎水化度が上記好ましい範囲内にあることで、音響波プローブ用樹脂材料の粘度上昇を抑えることができ、また、音響波プローブ用樹脂シートの音響波感度の低下を抑制することができる。

【0106】

無機化合物粒子の一次粒子におけるワーデルの球形度は、0.7～1が好ましく、0.8～1がより好ましく、0.9～1がさらに好ましい。

ここで、「ワーデルの球形度」（化学工学便覧、丸善株式会社発行参照）とは、粒子の球形度を、（粒子の投影面積に等しい円の直径）／（粒子の投影像に外接する最小円の直径）で測る指数であり、この指数が1.0に近いほど真球体に近い粒子であることを意味する。

ワーデルの球形度（以下、単に球形度とも称す。）の測定には、例えば、SEM（Scanning Electron Microscope：走査型電子顕微鏡）写真を用いることができる。具体的には、SEM写真により、例えば100個程度の一次粒子を観察し、それらの球形度を算出する。算出した球形度の合計を観察した一次粒子の数で除した平均値を、球形度とする。

【0107】

ワーデルの球形度が上記好ましい範囲内にあると、音響波プローブ用樹脂シートに音響波を照射した際に無機化合物粒子に当たる音響波の面積が小さくなるため、音響波感度が向上すると考えられる。特に、無機化合物粒子が有する特定の平均一次粒子径の範囲において、音響波感度がより効果的に向上する点から、無機化合物粒子の形状は球状であることが好ましく、真球状であることがより好ましい。

なお、本明細書において、「真球状」とはワーデルの球形度が0.9～1の範囲にある若干歪んだ球も含む。

【0108】

無機化合物粒子のなかでも、シリカ粒子は、その製法によって、シラン化合物を燃焼させて得られる燃焼法シリカ（即ち、ヒュームドシリカ）、金属珪素粉を爆発的に燃焼させて得られる爆燃法シリカ、珪酸ナトリウムと鉱酸との中和反応によって得られる湿式シリカ（このうちアルカリ条件で合成したものを沈降法シリカ、酸性条件で合成したものをゲル法シリカという）およびヒドロカルビルオキシシランの加水分解によって得られるゾルゲル法シリカ（いわゆるStober法）に大別される。

真球状のシリカ粒子の製造方法としては、爆発法およびゾルゲル法が挙げられ、好ましい。

【0109】

ゾルゲル法とは、ヒドロカルビルオキシシラン（好ましくはテトラヒドロカルビルオキシシラン）もしくはその部分加水分解縮合生成物またはそれらの組み合わせを加水分解および縮合することにより、本質的にSiO₂単位からなる親水性の球状シリカ粒子を得る方法である。

また、シリカ粒子表面の疎水化処理は、親水性の球状シリカ粒子の表面に、R³₃SiO_{1/2}単位（R³は同一または異なり、置換または非置換の炭素原子数1～20の1個炭化水素基）を導入することにより施すことができる。

具体的には、例えば、特開2007-99582号公報および特開2014-114175号公報記載の方法により行うことができる。

【0110】

— 触媒 —

触媒としては、例えば、白金または白金含有化合物（以下、単に白金化合物ともいう。）が挙げられる。白金または白金化合物としては、任意のものを使用することができる。

具体的には、白金黒または白金を無機化合物またはカーボンブラック等に担持させたもの、塩化白金酸または塩化白金酸のアルコール溶液、塩化白金酸とオレフィンの錯塩、塩化白金酸とビニルシロキサンとの錯塩等が挙げられる。触媒は1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0111】

触媒は、ハイドロシリコーンのSi-H基が、ビニルシリコーンのビニル基に対して付加するヒドロシリル化反応において必要である。ヒドロシリル化反応（付加硬化反応）が進行することで、ビニルシリコーンがハイドロシリコーンで架橋され、シリコーン樹脂が形成される。

ここで、触媒は本発明の音響波プローブ用樹脂材料中に含有させてもよく、また、音響波プローブ用樹脂材料に含有させずに、音響波プローブ用樹脂材料を用いて成形等する際に音響波プローブ用樹脂材料と接触させてもよい。なお、後者の方が好ましい。

【0112】

市販の白金触媒としては、例えば、白金化合物（商品名：PLATINUM CYCLOVINYL METHYLSILOXANE COMPLEX IN CYCLIC METHYLVINYLSILOXANES（SIP6832.2）、Pt濃度2質量%および商品名：PLATINUM DIVINYLTETRAMETHYLDISILOXANE COMPLEX IN VINYL-TERMINATED POLYDIMETHYLSILOXANE（SIP6830.3）、Pt濃度3質量%、いずれもGel est社製）が挙げられる。

10

20

30

40

50

【0113】

触媒を本発明の音響波プローブ用樹脂材料に含有させる場合には、触媒の含有量は特に制限するものではないが、反応性の観点から、ポリシロキサン混合物100質量部に対し、0.00001～0.05質量部が好ましく、0.00001～0.01質量部がより好ましく、0.00002～0.01質量部がさらに好ましく、0.00005～0.005質量部が特に好ましい。

【0114】

また、適切な白金触媒を選択することにより硬化温度を調節することができる。例えば、白金-ビニルジシロキサンは50℃以下での室温硬化(RTV)に、白金-環状ビニルシロキサンは130℃以上での高温硬化(HTV)に使用される。

10

【0115】

ー 硬化遅延剤 ー

本発明において、硬化反応に対する硬化遅延剤を適宜に用いることができる。硬化遅延剤は、上記付加硬化反応を遅らせる用途で使用され、例えば、低分子量のビニルメチルシロキサンホモポリマー(商品名:VMS-005、Gelest社製)が挙げられる。

硬化遅延剤の含有量により、硬化速度、すなわち作業時間を調整することができる。

【0116】

<音響波プローブ用樹脂材料および音響波プローブ用樹脂シートの製造方法>

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、特定ポリマー以外に、上記成分を含有する場合、通常の方法で調製することが可能である。

20

例えば、特定ポリマーと、含有してもよい上記その他の成分を、ニーダー、加圧ニーダー、バンバリーミキサー(連続ニーダー)、2本ロールの混練装置で混練することにより得ることができる。各成分の混合順序は特に限定されない。

【0117】

このようにして得られた本発明の音響波プローブ用樹脂材料を、例えば、熱プレスすることにより、音響波プローブ用樹脂シートを得ることができる。熱プレスの方法としては、特に制限はなく、常法により行うことができる。例えば、ミニテストプレス-10(東洋精機社製、商品名)等の装置を用いて、50～200℃で1～10分、5～30MPaの圧力で熱プレスする態様が挙げられる。

【0118】

30

<音響波プローブ用樹脂シートの引裂強度および音響波特性>

音響波プローブ用樹脂シートは、本発明の音響波プローブ用樹脂を熱プレス等により成形したものである。

以下に、音響波プローブ用樹脂シートの引裂強度および音響波特性について詳細に記載する。

ここで、音響波特性は、超音波特性について記載する。ただし、音響波特性は超音波特性に限定されるものではなく、被検対象および測定条件等に応じて選択される、適切な周波数の音響波特性に関するものである。

【0119】

[引裂強度]

40

引裂強度は1N/cm以上が好ましく、5N/cm以上がより好ましく、10N/cm以上がさらに好ましい。なお、実際的な上限値は150N/cm以下である。引裂強度は実施例の項に記載の方法により測定することができる。

【0120】

[音響インピーダンス]

音響インピーダンスは、生体の音響インピーダンスに近いことが好ましく、 $1.0 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$ がより好ましく、 $1.1 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$ がさらに好ましく、 $1.3 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$ が特に好ましい。

音響インピーダンスは実施例の項に記載の方法により求めることができる。

【0121】

50

〔音響波（超音波）減衰量、感度〕

実施例の項に記載の方法により求めることができる。

本発明における評価系においては、音響波（超音波）感度は－６８ｄＢ以上が好ましい。

【０１２２】

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、医療用部材に有用であり、例えば、音響波プローブおよび音響波測定装置に好ましく用いることができる。なお、本発明の音響波測定装置とは、超音波診断装置または光音響波測定装置に限らず、対象物で反射または発生した音響波を受信し、画像または信号強度として表示する装置を称する。

特に、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、超音波診断装置の音響レンズ、あるいは圧電素子と音響レンズの間に設けられて圧電素子と音響レンズとの間の音響インピーダンスを整合させる役割を有する音響整合層の材料、光音響波測定装置または超音波内視鏡における音響レンズの材料ならびに超音波トランスデューサアレイとして容量性マイクロマシン超音波振動子（*cMUT: Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers*）を備える超音波プローブにおける音響レンズの材料等に好適に用いることができる。

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、具体的には、例えば、特開２００５－２５３７５１号公報、特開２００３－１６９８０２号公報などに記載の超音波診断装置、および、特開２０１３－２０２０５０号公報、特開２０１３－１８８４６５号公報、特開２０１３－１８０３３０号公報、特開２０１３－１５８４３５号公報、特開２０１３－１５４１３

【０１２３】

＜＜音響波探触子（プローブ）＞＞

本発明の音響波プローブの構成を、図１に記載する、超音波診断装置における超音波プローブの構成に基づき、以下により詳細に説明する。なお、超音波プローブとは、音響波プローブにおける音響波として、特に超音波を使用するプローブである。そのため、超音波プローブの基本的な構造は音響波プローブにそのまま適用することができる。

【０１２４】

－ 超音波プローブ －

超音波プローブ１０は、超音波診断装置の主要構成部品であって、超音波を発生するとともに、超音波ビームを送受信する機能を有するものである。超音波プローブ１０の構成は、図１に示すように、先端（被検対象である生体に接する面）部分から音響レンズ１、音響整合層２、圧電素子層３、バッキング材４の順に設けられている。なお、近年、高次高調波を受信することを目的に、送信用超音波振動子（圧電素子）と、受信用超音波振動子（圧電素子）を異なる材料で構成し、積層構造としたものも提案されている。

【０１２５】

＜圧電素子層＞

圧電素子層３は、超音波を発生する部分であって、圧電素子の両側に電極が貼り付けられており、電圧を加えると圧電素子が伸縮と膨張を繰り返し振動することにより、超音波が発生する。

【０１２６】

圧電素子を構成する材料としては、水晶、 LiNbO_3 、 LiTaO_3 および KNbO_3 などの単結晶、 ZnO および AlN などの薄膜ならびに $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ 系などの焼結体を分極処理した、いわゆるセラミックスの無機圧電体が広く利用されている。一般的には、変換効率のよい PZT ：チタン酸ジルコン酸鉛等の圧電セラミックスが使用されている。

また、高周波側の受信波を検知する圧電素子には、より広い帯域幅の感度が必要である。このため、高周波、広帯域に適した圧電素子として、ポリフッ化ビニリデン（ PVDF ）などの有機系高分子物質を利用した有機圧電体が使用されている。

さらに、特開２０１１－０７１８４２号公報等には、優れた短パルス特性および広帯域

特性を示し、量産性に優れ、特性ばらつきの少ないアレイ構造が得られる、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術を利用した cMUT が記載されている。

本発明においては、いずれの圧電素子材料も好ましく用いることができる。

【0127】

＜バッキング材＞

バッキング材 4 は、圧電素子層 3 の背面に設けられており、余分な振動を抑制することにより超音波のパルス幅を短くし、超音波診断画像における距離分解能の向上に寄与する。

【0128】

＜音響整合層＞

音響整合層 2 は、圧電素子層 3 と被検対象間での音響インピーダンスの差を小さくし、超音波を効率よく送受信するために設けられる。

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、生体の音響インピーダンス ($1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$) との差が小さいことから、音響整合層の材料として好ましく用いることができる。音響整合層は、本発明の音響波プローブ用樹脂材料を 10 質量% 以上含むことが好ましい。

【0129】

＜音響レンズ＞

音響レンズ 1 は、屈折を利用して超音波をスライス方向に集束し、分解能を向上させるために設けられる。また、被検対象である生体と密着し、超音波を生体の音響インピーダンス (人体では、 $1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$) と整合させること、および、音響レンズ 1 自体の超音波減衰量が小さいことが求められている。

すなわち、音響レンズ 1 の材料としては、音速が人体の音速よりも十分小さく、超音波の減衰が少なく、また、音響インピーダンスが人体の皮膚の値に近い材料を使用することで、超音波の送受信感度がよくなる。

本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、音響レンズ材としても、好ましく用いることができる。

【0130】

このような構成の超音波プローブ 10 の動作を説明する。圧電素子の両側に設けられた電極に電圧を印加して圧電素子層 3 を共振させ、超音波信号を音響レンズから被検対象に送信する。受信時には、被検対象からの反射信号 (エコー信号) によって圧電素子層 3 を振動させ、この振動を電気的に変換して信号とし、画像を得る。

【0131】

特に、本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズは、一般的な医療用超音波トランスデューサとしては、およそ 5 MHz 以上の超音波の送信周波数で、顕著な感度改善効果を確認できる。特に 10 MHz 以上の超音波の送信周波数で、特に顕著な感度改善効果が期待できる。

以下、本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズが、従来の課題に対し特に機能を発揮する装置について、詳細に記載する。

なお、下記に記載する以外の装置に対しても、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は優れた効果を示す。

【0132】

ー cMUT (容量性マイクロマシン超音波振動子) を備える超音波プローブ ー

特開 2006-157320 号公報、特開 2011-71842 号公報などに記載の cMUT デバイスを超音波診断用トランスデューサアレイに用いる場合、一般的な圧電セラミックス (PZT) を用いたトランスデューサと比較して、一般的には、その感度が低くなる。

しかし、本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズを用いることで、cMUT の感度不足を補うことが可能である。これにより、cMUT の感度を、従来のト

10

20

30

40

50

ランスデュースの性能に近づけることができる。

なお、c M U T デバイスは M E M S 技術により作製されるため、圧電セラミックスプローブよりも量産性が高く、低コストな超音波プローブを市場に提供することができる。

【0133】

ー 光超音波イメージングを用いる光音響波測定装置 ー

特開 2013-158435 号公報などに記載の光超音波イメージング (P A I : P h o t o A c o u s t i c I m a g i n g) は、人体内部へ光 (電磁波) を照射し、照射した光によって人体組織が断熱膨張する際に発生する超音波を画像化したもの、または超音波の信号強度を表示する。

ここで、光照射によって発生する超音波の音圧は微量であるため、人体深部の観察が困難であるという課題がある。

しかし、本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズを用いることで、この課題に対して有効な効果を発揮することができる。

【0134】

ー 超音波内視鏡 ー

特開 2008-311700 号公報などに記載の超音波内視鏡における超音波は、その構造上、信号線ケーブルが体表用トランスデュースと比較して長いため、ケーブル損失に伴い、トランスデュースの感度向上が課題である。また、この課題に対しては、下記の理由により、効果的な感度向上手段がないと言われている。

【0135】

第一に、体表用の超音波診断装置であれば、トランスデュース先端にアンプ回路、A D 変換 I C 等の設置が可能である。これに対して、超音波内視鏡は体内に挿入して使用するため、トランスデュースの設置スペースが狭く、トランスデュース先端へのアンプ回路、A D 変換 I C 等の設置は困難である。

第二に、体表用の超音波診断装置におけるトランスデュースで採用されている圧電単結晶は、その物理特性およびプロセス適性上、超音波の送信周波数 7 ~ 8 M H z 以上のトランスデュースへの適用は困難である。しかしながら、内視鏡用超音波は概して超音波の送信周波数 7 ~ 8 M H z 以上のプローブであるため、圧電単結晶材を用いた感度向上も困難である。

【0136】

しかし、本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズを用いることで、内視鏡超音波トランスデュースの感度を向上させることが可能である。

また、同一の超音波の送信周波数 (例えば 10 M H z) を使用する場合でも、内視鏡用超音波トランスデュースにおいて本発明の音響波プローブ用樹脂材料から得られる音響レンズを用いる場合には、特に有効性が発揮される。

【実施例】

【0137】

以下に本発明を、音響波として超音波を用いた実施例に基づいてさらに詳細に説明する。なお、本発明は超音波に限定されるものではなく、被検対象および測定条件等に応じて適切な周波数を選択してさえいれば、可聴周波数の音響波を用いてもよい。以下、室温とは 25℃ を意味する。

【0138】

[実施例]

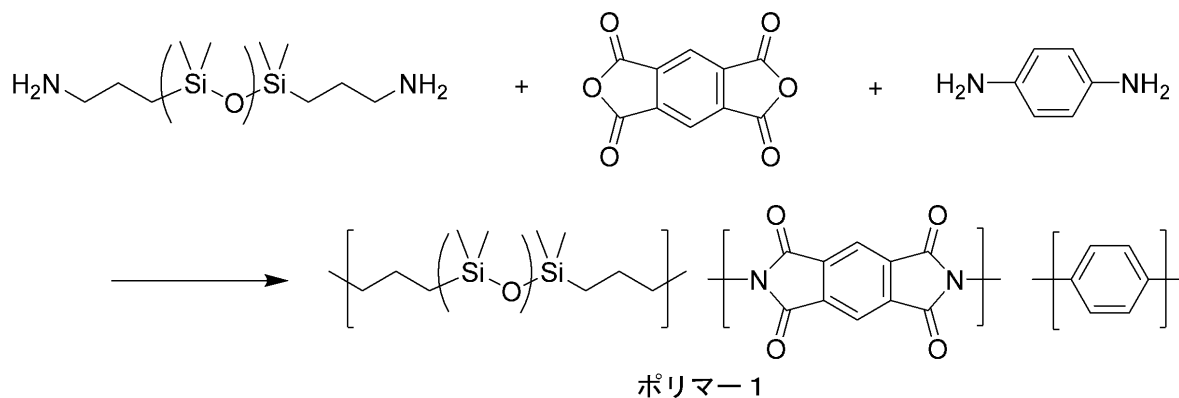
(ポリマー 1 の合成)

両末端アミノ変性シリコーン X-22-161A (商品名、信越シリコーン社製、分子量 1600) 70 質量部、1, 4-フェニレンジアミン 6. 8 質量部、N-メチルピロリドン 50 質量部およびトルエン 50 質量部の混合溶液に対して、窒素雰囲気下にて、ピロメリット酸無水物 23. 2 質量部を添加し、室温で 1 時間反応させた。その後、180℃ で 6 時間反応させた。反応溶液をメタノール 1000 m L に添加し、生じた固体を、メタノールで洗い、乾燥させることにより、ポリマー 1 を得た。

下記化学反応式中、() は、括弧で括る構造が、繰り返し構造であることを示す。一方、[] は、括弧で括る構造が、構造単位であることを示す。

【0139】

【化7】



10

【0140】

(ポリマー 2 ～ 15 の合成)

ポリマー 1 の合成において、原料および加熱時間を下記表 1 に記載の様に変更した以外は、ポリマー 1 の合成と同様にして、ポリマー 2 ～ 15 を得た。

【0141】

20

【表 1】

表 1

No.	原料(1)		原料(2)		原料(3)		加熱 時間 [時間]
	種類	配合 比	種類	配合 比	種類	配合 比	
1	X-22-161A	70.0	ピロリット酸無水物	23.2	1,4-フェニレンジアミン	6.8	6
2	X-22-161A	88.0	ピロリット酸無水物	12.0	-	0	6
3	KF-8012	70.0	ピロリット酸無水物	21.2	1,4-フェニレンジアミン	8.8	6
4	DMS-A31	70.0	ピロリット酸無水物	20.3	1,4-フェニレンジアミン	9.7	6
5	DMS-A35	70.0	ピロリット酸無水物	20.2	1,4-フェニレンジアミン	9.8	6
6	DMS-A35	70.0	シクロヘキサンテトラカルボン酸無水物	20.3	1,4-フェニレンジアミン	9.7	6
7	DMS-A35	70.0	4,4'-ビフタル酸無水物	22.1	1,4-フェニレンジアミン	7.9	6
8	DMS-A35	70.0	ピロリット酸無水物	20.2	1,4-フェニレンジアミン	9.8	12
9	DMS-A35	70.0	ピロリット酸無水物	20.2	1,4-フェニレンジアミン	9.8	24
10	DMS-A35	70.0	ピロリット酸無水物	7.5	1,4-フェニレンジアミン	7.3	24
			4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン) ジフタル酸無水物	15.2			
11	DMS-A35	70.0	4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン) ジフタル酸無水物	24.3	1,4-フェニレンジアミン	5.7	24
12	DMS-A35	70.0	3,3',4,4'-ジフェニルスルホン テトラカルボン酸無水物	23.2	1,4-フェニレンジアミン	6.8	24
13	DMS-A35	70.0	4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン) ジフタル酸無水物	19.0	4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)	11.0	24
14	DMS-A35	70.0	4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン) ジフタル酸無水物	17.4	2,2-ビス(4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン	12.6	24
15	DMS-A35	70.0	4,4'-(ヘキサフルオロイソプロピリデン) ジフタル酸無水物	17.5	4,4'-ジアミノオクタフルオロビフェニル	12.5	24

【0142】

<表 1 の注>

原料(1)：両末端アミノ変性シリコーン(いずれも商品名)

・X-22-161A(信越シリコーン社製、分子量1,600)

・KF-8012(信越シリコーン社製、分子量4,400)

・DMS-A31(Geles社製、分子量25,000)

・DMS-A35(Geles社製、分子量50,000)

原料(2)：テトラカルボン酸二無水物

原料(3)：ジアミン化合物

なお、配合比は質量比で示している。

【0143】

(樹脂シートNo. 101~115の作製)

上記で得られたポリマー1を樹脂材料とし、この樹脂材料に熱プレス処理を施し、縦60mm、横60mm、厚みが2mmの樹脂シートNo. 101を作製した。

ここで、熱プレス処理は、樹脂材料を金型に詰め、東洋精機社製「MINI TEST PRESS MP-WNL」を用いて、プレス温度を150℃に設定して10MPaで2分プレスすることにより、製膜した。

上記樹脂シートNo. 101の作製と同様にして、樹脂シートNo. 102~115を

作製した。

【0144】

(樹脂シートNo. c11の作製)

ビニル末端ポリジメチルシロキサン DMS-V41 (商品名、Gelest社製) 96質量部、メチルヒドロシロキサーンジメチルシロキサンコポリマーHMS-301 (商品名、Gelest社製) 4質量部、白金触媒SIP6830.3 (商品名、Gelest社製) 0.03質量部を混合して樹脂材料とし、この樹脂材料に上記熱プレス処理を施し150℃、10MPaで5分熱硬化することにより、ポリマーc1を含有する、縦60mm、横60mm、厚み2mmの樹脂シートNo. c11を作製した。

【0145】

(樹脂シートNo. c12の作製)

ビニル末端ポリジメチルシロキサン DMS-V41 (商品名、Gelest社製) 77質量部、メチルヒドロシロキサーンジメチルシロキサンコポリマー HMS-301 (商品名、Gelest社製) 3質量部、フュームドシリカ アエロジルR974 (商品名、日本アエロジル社製、平均一次粒子径12nm、ジメチルジクロロシラン表面処理) 20質量部、白金触媒SIP6830.3 (Gelest社製) 0.05質量部を混合して樹脂材料とし、この樹脂材料に上記熱プレス処理を施し150℃、10MPaで5分熱硬化し、ポリマーc2を含有する、縦60mm、横60mm、厚み2mmの樹脂シートNo. c12を作製した。

【0146】

<ポリマーの物性>

[イミド量]

合成時のモノマー仕込み量から、下記式に基づき、ポリマー中に導入されるイミドの官能基量を算出した。

$$\text{イミド量 (mmol/g)} = 2 \times \text{テトラカルボン酸二無水物量 (mmol)} / \text{特定ポリマー全体量 (g)}$$

【0147】

[密度]

得られた厚み2mmの樹脂シートについて、25℃における密度をJIS K7112 (1999)に記載のA法(水中置換法)の密度測定方法に準じて、電子比重計(アルファミラージュ社製、商品名「SD-200L」)を用いて測定した。

ここで、樹脂シート中にポリマー以外の成分を含有しない場合、上記方法により測定した密度がポリマーの密度に相当する。

【0148】

<機械強度および超音波特性の評価>

上記で作製した樹脂シート101~115、c11およびc12について、以下の評価を行った。

【0149】

[音響波(超音波)感度]

超音波発振器(岩通計測株式会社製、ファンクション・ジェネレータ、商品名「FG-350」)から出力された10MHzの正弦波信号(1波)を超音波プローブ(ジャパンプローブ株式会社製)に入力し、超音波プローブから中心周波数が10MHzの超音波パルス波を水中に発生させた。発生させた超音波が、得られた厚み2mmの樹脂シートを通過する前と後の振幅の大きさを超音波受信機(松下電器産業株式会社製、オシロスコープ、商品名「VP-5204A」)により、水温25℃の環境で測定し、音響波(超音波)感度を比較することで、各素材の音響波(超音波)減衰量を比較した。

なお、音響波(超音波)感度とは、下記計算式で与えられる数値とする。

下記計算式において、Vinは、超音波発振器が発生させる、半値幅50ns以下の入力波の電圧ピーク値を表す。Vsは、発生させた音響波(超音波)がシートを通過し、シートの対面から反射してきた音響波(超音波)を超音波発振器が受信したときに得ら

10

20

30

40

50

れる電圧値を表す。音響波（超音波）感度が高い程、音響波（超音波）減衰量が小さいことを意味する。

【0150】

音響波（超音波）感度 $= 20 \times \text{Log} (V_s / V_{in})$

【0151】

下記評価基準により音響波（超音波）感度を評価した。本試験においては、評価「C」以上が合格レベルである。

（評価基準）

AA：-64 dB 以上

A：-66 dB 以上 -64 dB 未満

B：-68 dB 以上 -66 dB 未満

C：-70 dB 以上 -68 dB 未満

D：-70 dB 未満

【0152】

[音響インピーダンス]

得られた厚み 2 mm の樹脂シートについて、25℃における密度を JIS K7112（1999）に記載の A 法（水中置換法）の密度測定方法に準じて、電子比重計（アルファミラージュ社製、商品名「SD-200L」）を用いて測定した。超音波音速は、JIS Z2353（2003）に従い、シングア라운드式音速測定装置（超音波工業株式会社製、商品名「UVM-2 型」）を用いて 25℃において測定し、測定した密度と音速の積から音響インピーダンスを求めた。下記評価基準により音響インピーダンスを評価した。本試験においては、評価「D」以上が合格レベルである。

【0153】

（評価基準）

A： $1.3 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 以上

B： $1.2 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 以上 $1.3 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 未満

C： $1.1 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 以上 $1.2 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 未満

D： $1.0 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 以上 $1.1 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 未満

E： $1.0 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{s}$ 未満

【0154】

[引裂強度試験]

得られた厚み 2 mm の樹脂シートについて、JIS K6252（2007）に従い、トラウザー型試験片を作製し、引裂強度を測定し、下記評価基準により引裂強度を評価した。本試験においては、評価「C」以上が合格レベルである。

【0155】

（評価基準）

AA：20 N/cm 以上

A：10 N/cm 以上 20 N/cm 未満

B：5 N/cm 以上 10 N/cm 未満

C：1 N/cm 以上 5 N/cm 未満

D：0.5 N/cm 以上 1 N/cm 未満

E：0.1 N/cm 以上 0.5 N/cm 未満

F：0.1 N/cm 未満

【0156】

ポリマーの構造および物性を下記表 2 に、得られた評価結果を下記表 3 に、それぞれまとめて示す。

【0157】

10

20

30

40

【表 2】

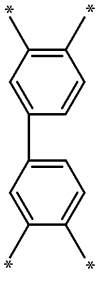
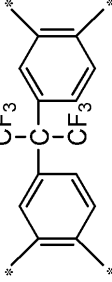
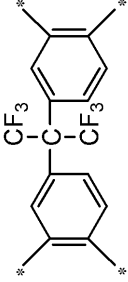
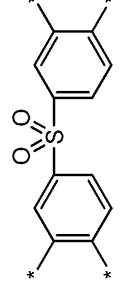
ポリマー No.	シロキサン結合を有する構造単位		イミド結合を有する構造単位		その他の構造単位		質量平均 分子量 [万]	イミド量 [mmol/g]
	ホリシロキサン構造	割合 [質量%]*1	式(2)におけるX ¹	割合 [質量%]*1		割合 [質量%]*1		
1	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	23.2	1,4-フエニレン	6.8	1.1	2.13
2	ジメチルシロキサン	88.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	12.0	—	0.0	1.0	1.10
3	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	21.2	1,4-フエニレン	8.8	1.2	1.94
4	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	20.3	1,4-フエニレン	9.7	1.1	1.86
5	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	20.2	1,4-フエニレン	9.8	1.3	1.85
6	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-シクロヘキサントテトライル	20.3	1,4-フエニレン	9.7	1.0	1.81
7	ジメチルシロキサン	70.0		22.1	1,4-フエニレン	7.9	1.2	1.50
8	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	20.2	1,4-フエニレン	9.8	5.1	1.85
9	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル	20.2	1,4-フエニレン	9.8	11.1	1.85
10	ジメチルシロキサン	70.0	1,2,4,5-ベンゼンテトライル 	7.5 15.2	1,4-フエニレン	7.3	12.3	1.37
11	ジメチルシロキサン	70.0		24.3	1,4-フエニレン	5.7	10.5	1.09
12	ジメチルシロキサン	70.0		23.2	1,4-フエニレン	6.8	11.3	1.30

表 2

【 0 1 5 8 】

10

20

30

40

【表 3】

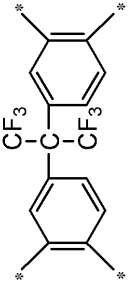
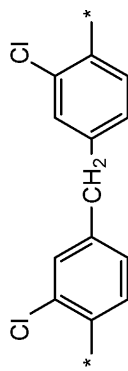
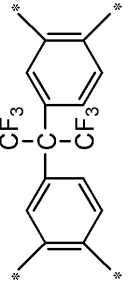
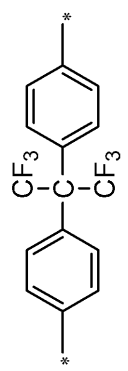
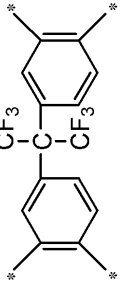
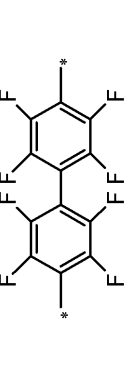
ポリマー No.	ジメチルジクロキサン結合を有する構造単位		イミド結合を有する構造単位		その他の構造単位		質量平均 分子量 [万]	イミド量 [mmol/g]
	ジメチルジクロキサン構造	割合 [質量%] ^{*1}	式(2)におけるX ¹	割合 [質量%] ^{*1}		割合 [質量%] ^{*1}		
13	ジメチルジクロキサン	70.0		19.0		11.0	10.4	0.86
14	ジメチルジクロキサン	70.0		17.4		12.6	13.2	0.78
15	ジメチルジクロキサン	70.0		17.5		12.5	10.8	0.79
c1	ジメチルジクロキサン	100 ^{*2}	—	—	—	—	— ^{*3}	—
c2	ジメチルジクロキサン	80 ^{*2}	—	—	—	—	— ^{*3}	—

表 2 の続き

【0159】

＜表の注＞

* 1 : ポリマー中の各構造単位の割合を示す。

10

20

30

40

50

* 2 : 樹脂中の含有割合を示す。

* 3 : 架橋構造を有するため、測定不可。

「－」 : その成分を含有しないことを示す。

【 0 1 6 0 】

【表 4】

表 3

樹脂シート No.	組成		評価				備考
	ポリマー No.	添加剤	密度 [g/cm ³]	音響波(超音波) 感度	音響 インピーダンス	引裂強度	
101	1	なし	1.03	C	C	B	本発明
102	2	なし	0.99	A	D	C	本発明
103	3	なし	1.02	C	C	B	本発明
104	4	なし	1.02	B	C	B	本発明
105	5	なし	1.02	A	C	B	本発明
106	6	なし	1.02	A	C	B	本発明
107	7	なし	1.03	A	C	B	本発明
108	8	なし	1.02	A	C	A	本発明
109	9	なし	1.02	A	C	A	本発明
110	10	なし	1.05	A	B	A	本発明
111	11	なし	1.08	A	B	A	本発明
112	12	なし	1.08	B	B	A	本発明
113	13	なし	1.08	B	A	A	本発明
114	14	なし	1.11	A	A	A	本発明
115	15	なし	1.19	A	A	A	本発明
c11	c1	なし	0.98	A	E	F	比較例
c12	c2	シリカ	1.08	D	B	B	比較例

10

20

【 0 1 6 1 】

表 3 から、本発明の音響波プローブ用樹脂材料を用いた樹脂シートは、各種の性能に優れていた。

30

具体的には、イミド結合を有さないポリシロキサンを含有する比較の音響波プローブ用樹脂材料を用いて作製した樹脂シート No. c 1 1 は、音響インピーダンスおよび引裂強度が十分でなかった。また、イミド結合を有さないポリシロキサンおよびフィラーを含有する比較の音響波プローブ用樹脂材料を用いて作製した樹脂シート No. c 1 2 は、音響波感度が十分でなかった。

これに対して、シロキサン結合を有する構造単位とイミド結合を有する構造単位とを有してなるポリマーを含有する、本発明の音響波プローブ用樹脂材料を用いて作製した樹脂シート No. 1 0 1 ～ 1 1 5 は、音響波感度、音響インピーダンスおよび引裂強度のいずれにも優れていた。

40

【 0 1 6 2 】

この結果から、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、医療用部材に有用であることがわかる。また、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、音響波プローブの音響レンズ、ならびに、音響波測定装置および超音波診断装置にも好適に用いることができることがわかる。特に、本発明の音響波プローブ用樹脂材料は、c M U T を超音波診断用トランスデューサアレイとして用いる音響波プローブ、光音響波測定装置および超音波内視鏡において、感度向上を目的として、好適に用いることができる。

【符号の説明】

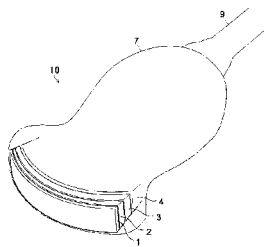
【 0 1 6 3 】

1 音響レンズ

50

- 2 音響整合層
- 3 圧電素子層
- 4 バックリング材
- 7 筐体
- 9 コード
- 10 超音波探触子（プローブ）

【図 1】



フロントページの続き

- (72)発明者 芳谷 俊英
神奈川県足柄上郡開成町牛島 5 7 7 番地 富士フイルム株式会社内
- (72)発明者 上平 茂生
神奈川県足柄上郡開成町牛島 5 7 7 番地 富士フイルム株式会社内
- (72)発明者 大澤 敦
神奈川県足柄上郡開成町牛島 5 7 7 番地 富士フイルム株式会社内
- F ターム(参考) 4C601 EE03 EE10 GB33 GB41 GB45
5D019 AA22 FF04 GG03

专利名称(译)	用于声波探头的树脂材料，声透镜，声波探头，声波测量装置，超声诊断装置，光声波测量装置和超声内窥镜		
公开(公告)号	JP2018047127A	公开(公告)日	2018-03-29
申请号	JP2016185638	申请日	2016-09-23
[标]申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
[标]发明人	永田裕三 中井義博 芳谷俊英 上平茂生 大澤敦		
发明人	永田 裕三 中井 義博 芳谷 俊英 上平 茂生 大澤 敦		
IPC分类号	A61B8/13 A61B8/12 H04R17/00		
FI分类号	A61B8/13 A61B8/12 H04R17/00.330.J A61B8/00		
F-TERM分类号	4C601/EE03 4C601/EE10 4C601/GB33 4C601/GB41 4C601/GB45 5D019/AA22 5D019/FF04 5D019/GG03		
代理人(译)	Toshizo饭 赤羽秀		
其他公开文献	JP6649219B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种声波阻抗接近于生物体的声波阻抗的声波，即使在高频下声波衰减也减小，并且能够通过形成片材而获得具有优异撕裂强度的树脂片。本发明提供一种探针用树脂材料，使用该树脂材料作为构成材料的声透镜，声波探测器，声波测量装置，超声波诊断装置，光声波测量装置和超声波内窥镜。用于声波探头的树脂材料，其包含聚合物，所述聚合物包括具有硅氧烷键的结构单元和具有酰亚胺键的结构单元，使用所述树脂材料的声透镜，声波探测器和声波测量装置，超声波诊断装置，光声波测量装置和超声波内窥镜。[选图]图1

